DAAD

« ERGEBNISLISTE [?S=1]

« NEUE SUCHE [/HOCHSCHULEN/AUSSCHREIBUNGEN/PROJEKTE/DE/11342-FOERDERPROGRAMME-FINDEN]

STIBET III Matching Funds - Stipendien- und Betreuungsprogramm für ausländische Studierende und Doktoranden

---

Hinweis (15.06.2022):

Die angekündigten Einsparungen im Bundeshaushalt führen dazu, dass dem DAAD im Jahr 2023 voraussichtlich spürbar weniger Haushaltsmittel für seine Kernmission, die Vergabe von Stipendien und die Internationalisierung der deutschen Hochschulen, zur Verfügung stehen werden. Dieses Programm kann daher leider nicht im Jahr 2022 ausgeschrieben werden.

16.06.2020: Ausschreibungstermin
10.08.2020: Antragsschluss

KURZPROFIL

Ziel des Programms
Erhöhung der Gesamtzahl der Stipendien durch Einwerbung von Drittmitteln privater Geldgeber (Unternehmen, private Spender, Stiftungen oder ausländische Regierungen) für internationale Studierende und Doktoranden.

Was wird gefördert?
Stipendien (Studienabschluss-Stipendien, Stipendien für besonderes Engagement, Kontaktstipendien, Matching Funds-Stipendien).

Wer wird gefördert?
Gefördert werden internationale Studierende und Doktoranden, die sich zu Studienzwecken in Deutschland befinden.

Wer kann einen Antrag stellen?
Antragsberechtigt sind staatliche und staatlich anerkannte deutsche Hochschulen über das jeweilige Akademische Auslandsamt bzw. eine entsprechende Stelle mit i.d.R. 10 eingeschriebenen Bildungsausländern.

WEITERE INFORMATIONEN
Die aktuelle **Programmausschreibung** einschließlich aller Anlagen finden Sie unter **Downloads (s.u.)**.
Darüber hinausgehende Informationen können Sie unter www.daad.de/stibet [https://www.daad.de/hochschulen/betreuung/stibet/de/] einsehen.

Ansprechpartner
DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat Mobilitäts- und Betreuungsprogramme/P42

Katrin Klein
Tel.: +49 228 882-440
E-Mail: katrin.klein@daad.de [mailto:katrin.klein@daad.de]

Gefördert durch:

Auswärtiges Amt

Downloads

- Ausschreibung [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5850]
- Anlage 1: Förderbedingungen [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5851]
- Anlage 2: Projektbeschreibung [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5852]
- Anlage 3: Stipendienvereinbarung (Vorlage, deutsch) [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5853]
- Anlage 4: Stipendienvereinbarung (Vorlage, englisch) [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5854]
- Anlage 5: Stipendienurkunde (Vorlage, deutsch) [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5855]
- Anlage 6: Stipendienurkunde (Vorlage, englisch) [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5856]
- Anlage 7: Informationen zur Mobilität mit Behinderung und chronischer Erkrankung [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=5857]
- Neue Stipendienraten für Ausländer [//www2.daad.de/downloads/foerderprogramm/file.php?id=6048]